

AI 驅動下的半導體產業創新與挑戰

本次論壇以「AI 驅動下的半導體產業創新與挑戰」為主題，邀請來自產業界與學術界的專家齊聚一堂，探討 AI 技術在半導體產業的未來格局，並剖析技術創新演進所帶來的機會與挑戰。透過前瞻觀點與實務分享，期望為業界提供具啟發性與創新性的對策，共同加速產業升級，提升競爭優勢。



王愉博 副總經理，
矽品精密工業股份有限公司
研發中心

題目：先進封裝-
引領工業革新的浪潮



黃俊杰 副教授，
國立雲林科技大學
電子工程系

題目：半導體技術趨勢
與挑戰



魏士鈞 總經理特助，
瑞昱半導體股份有限公司
執行長室/總經理室

題目：系統自主進化論：
關鍵架構與台灣機會

📅 會議時間：2025/6/26 (週四 下午 13:30~17:30)

📍 會議地點：國立清華大學 工程一館 演講廳 (新竹市光復路二段 101 號)

🔗 報名連結：<https://www.ssi.org.tw/?p=919>

🎉 歡迎報名參加，全程免費參加，本活動現場座位有限，請盡早報名。

(前 30 名報名的半導體企業人士 與 前 30 位報到參與者 贈送精美小禮物)



- 指導單位：經濟部產業發展署
- 主辦單位：財團法人資訊工業策進會、台灣區電機電子工業同業公會
- 協辦單位：中華系統性創新學會、國際創新方法學會

※注意事項：

本活動現場座位有限，完成報名後，另行寄發報到通知信。

如有任何問題，請來信詢問：service@ssi.org.tw (中華系統性創新學會, 電話 03-5723200)

AI 驅動下的半導體產業創新與挑戰

本次論壇以「AI 驅動下的半導體產業創新與挑戰」為主題，邀請來自產業界與學術界的專家齊聚一堂，探討 AI 技術在半導體產業的未來格局，並剖析技術創新演進所帶來的機會與挑戰。透過前瞻觀點與實務分享，期望為業界提供具啟發性與創新性的對策，共同加速產業升級，提升競爭優勢。

📅 會議時間：2025/6/26 (週四 下午 13:30~17:30)

📍 會議地點：國立清華大學 工程一館 演講廳 (新竹市東區光復路二段 101 號)

時間	議程/內容
13:30~14:00	報到
14:00~14:20	會議開幕致詞
14:20~15:00	講題： 先進封裝-引領工業革新的浪潮 演講者：王愉博 副總經理, 矽品精密工業(股)公司 研發中心
15:00~15:40	講題： 半導體技術趨勢與挑戰 演講者：黃俊杰 副教授, 國立雲林科技大學 電子工程系
15:40~16:10	茶敘
16:10~16:50	講題： 系統自主進化論:關鍵架構與台灣機會 演講者：魏士鈞 總經理特助, 瑞昱半導體(股)公司 執行長室/總經理室
16:50~17:20	論壇交流與討論
17:20~17:30	活動圓滿落幕~賦歸~

- 指導單位：經濟部產業發展署
- 主辦單位：財團法人資訊工業策進會、台灣區電機電子工業同業公會
- 協辦單位：中華系統性創新學會、國際創新方法學會

